

平成 19 年 4 月 20 日

電気化学工業株式会社

シンガポールにおける溶融シリカフィラー第4期増強の竣工式を開催

当社(社長:川端世輝)は、4月19日木曜日、デンカアドバンテックプライベートリミテッド(以下DAPL)主催で、溶融シリカフィラーの第4期増強プロジェクトの完成記念をかね、シンガポール経済開発庁幹部を始め多数の来賓の方に出席いただき、新プラントの竣工式を開催いたしました。

当社では、世界トップシェアの溶融シリカフィラー事業を電子材料事業の基幹製品ととらえ、環境に配慮した製品づくりを進める半導体封止材に対応した環境対応型フィラーの需要増に対応して、トアス工場の第4期増強を行い、球状タイプフィラーの13,000トン体制を確立いたしました。

今後は、当社大牟田工場と本格的な二極体制のもと、拡大するアジア市場を中心としたグローバル市場に対し更なる積極的な事業展開を図ってまいります。

【本件に関する問い合わせ先】

電気化学工業株式会社 IR・広報室 : 03-5290-5511

以上